PAT-NO:

JP401153263A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01153263 A

TITLE:

DEVICE FOR POLISHING BACK OF

OPTICAL DISK MOLDING

STAMPER

PUBN-DATE:

June 15, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

OKABAYASHI, TOKUO

TAKAHASHI, ICHIJI

IGUCHI, SATOSHI

KONO, HİROAKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

DAICEL CHEM IND LTD

N/A

APPL-NO: JP62307958

APPL-DATE:

December 5, 1987

INT-CL (IPC): B24B037/04, G11B007/26

US-CL-CURRENT: 451/41

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable the back of a stamper to be polished always under the true plane condition as the stamper is left in intimate contact with a glass substrate, by forming a groove for receiving a center holding washer in the optical disk molding stamper on the surface of a pad.

CONSTITUTION: A polishing pad 21 is formed in the approximately intermediate position between the outer peripheral edge OD and inner peripheral edge ID on the surface of said pad with a groove 22. polishing pad 21 is rotated with low speed in the direction of arrow as a shaft 26 is rotated with a central washer 24 of a stamper 23 with a glass substrate being fitted in the groove 22. By the rotation of said pad 21 is rotated the stamper 23 about its own axis in the direction of arrow B while revolved in the direction of arrow A to polish the back of stamper. Then, the outer peripheral portion of stamper 23 is protruded by a predetermined dimensions d<SB>1</SB>, d<SB>2</SB> from the inner. and outer side end edges ID, OD of polishing pad 21, so that the whole stamper 23 can be polished to the uniform thickness by the polishing pad 21 even if the stamper 23 has a warp.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO&Japio

(19 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1 - 153263

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成1年(1989)6月15日

B 24 B 37/04 G 11 B 7/26 E-7712-3C 8421-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

知発明の名称 光ディスク成形用スタンパの裏面研磨装置

到特 願 昭62-307958

愛出 願 昭62(1987)12月5日

 0発 明 者
 岡 林
 徳 雄

 0発 明 者
 髙 橋
 一 司

兵庫県姫路市飾磨区加茂147-14 兵庫県姫路市網干区新在家940

②発明者高橋 一司 ②発明者井口 聡

兵庫県揖保郡太子町岩見構574-3

兵庫県姫路市勝原区丁60-4

⑪出 願 人 ダイセル化学工業株式

大阪府堺市鉄砲町1番地

会社

⑩代 理 人 弁理士 越 場 '隆

明和一音

1. 発明の名称

光ディスク成形用スタンパの裏面研磨装置

2. 特許請求の範囲

(1) スタンパが形成されたガラス基板が中心部取付け具によって支持体に取り付けられた状態で上記スタンパの裏面を研磨パッドによって研磨するための光ディスク形成用スタンパの裏面研磨装置において、

上記中心部取付け具と接触する部分に対応する 研磨パッドの表面上に上記中心部取付け具を収容 するための溝が形成されており、且つ

上記スタンパの外周部分と接触する研磨パッド の少なくとも一部が除去されていることを特徴と する光ディスク形成用スタンパの裏面研磨装置。

(2) 上記裏面研磨装置が自転する研磨パッドと、この研磨パッドに対して自公転するように上記ス

タンパが形成されたガラス基板を回転自在に支持するクランプとを含み、上記ガラス基板が研磨パッドに接触した状態でその上を自公転する相対運動の少なくとも一部において、ガラス基板上に形成された上記スタンパの外周部分が研磨パッドとの接触から離れるようになっていることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の装置。

- (3) 上記の溝が研磨パッドの回転軸と同心な円形 の溝であることを特徴とする特許請求の範囲第1 項または第2項に記載の装置。
- (4) 上記研磨パッドが偏平な環状の平面を有し、 上記中心部取付け具が上記溝内に収容された状態 において、上記がラス基板上に形成された上記ス タンパの外周部分の少なくとも一部が上記の偏平 環状研磨パッドの内周端縁および/または外周端 縁よりも外側に存在するようになっていることを 特徴とする特許請求の範囲第1項から第3項の何 れか一項に記載の装置。

(5) 上記の偏平環状研磨パッドが偏平な円環状平面をしていることを特徴とする特許請求の範囲第 4項に記載の装置。

3. 発明の詳細な説明

技術分野

本発明は光ディスク基板成形用スタンパの製造 装置に関するものであり、特に、追記型(DRAWまたはMORM)光ディスク、書替え可能型(E-DRAW またはイレーザブル)光ディスク等の光ディスク の基板(サブストレート)として用いられる裏面 である。本発明は主として表 を変の高い光ディスク基板用のスタンパの裏面研磨に用いられるが、当然ながらディスタ を変が相対的に低い読み取り専用(ROM) 型光でも スク基板用のスタンパの裏面研磨に用いることも できる。

原盤10を支持体上に支持しておかなければならないので、一般には、第4図に示すように、支柱30の先端から突出したネジと螺合するチット31と、ワッシャ32によってガラス原盤10を支持している。電鋳法の場合には上記ワッシャ32は一般に電極の役目をしている。しかし、スタンパの中央部に上記ワッシャ32が一体化されていると精密な研磨ができないので、研磨の前にワッシャ部32を取り除いてから研磨をしている。

発明が解決しようとする問題点

一般に、上記の研磨は手作業で行うか、自動研 磨装置で行う。しかし、スタンパは厚さが1mm以 下と薄いため、サンドペーパー等による手作業で のスタンパの裏面研磨では面精度が出ず、応力に よってスタンパが変形したり、加工する人の個人 差によってスタンパの厚味が変動してしまうとい う欠点の他に、生産性が低いという欠点がある。 そのため、ガラス原盤10から剝離しない状態でス タンパの裏面を研磨することが提案されているが、

従来の技術

従来一般に用いられている光ディスク成形用ス タンパの製造プロセスを第3図(a)~(d)を用いて説 明する。先ず、第3図(a)に示すように、ガラス基 板11の表面上にフォトレジスト12を塗布し、この レジスト12上にレーザーカッティングマシン等を 用いて情報あるいは信号を微細レリーフパターン 12′ として形成する (第3図(b)) (実際には、露 光ー現像一定着一末露光部分の洗浄除去等の工程 があるが、図では最終レリーフパターンのみを示 してある)。こうして得られたガラス原盤10の表 面に導電化皮膜13を形成 (第3図(c)) した後、電 鋳法、蒸着法等により金属例えば、ニッケルの皮 膜14を形成 (第3図(3)) し、これら導電化皮膜13 および金属皮膜14を一体としてガラス原盤10から 剝離する。このようにして製造されたスタンパは 次いで、スタンパの厚味を精密に微細調整するた めにスタンパの裏面を研磨する。

実際には、上記金属皮膜14、例えば、ニッケル 皮膜を電鏡法、蒸着法等で形成する際に、ガラス

この場合には、上記ワッシャ部を取り除かないと自動研磨装置にかからない。そこで、従来は、ガラス原板からスタンパを剝がし、上記ワッシャ部を一旦取り除いた後に、再度スタンパをガラス原板に接着して自動研磨装置にかけていた。 しかし、この方法では上記の接着時にスタンパとガラス原板との間に空気が入り、面精度が出ない上に、接着手段が複雑になり、生産性も上がらない等の問題点があった。

こうした従来法の欠点を改良するために、本出 願人は昭和62年11月10日付の発明の名称:「光ディスク成形用スタンパの裏面研磨装置」と題する 特許出願において、スタンパが形成されたかりラス を板が中心部取付け具によって支持体に取り付け られた状態で上記スタンパの裏面を研磨パッタけ よって研磨するための光ディスク形成用スタンパ の裏面研磨装置において、上記中心部取付け 法触する部分に対応する研磨パッドの表面上によ 記中心部取付け具を収容するための溝を形成する ことを提案した。 しかし、その後の研究の結果、電鋳時に生じる 内部応力のために、ロットによってはスタンパが 形成されたガラス基板が反ることがわかった。

従って、本発明の目的はスタンパをガラス原盤 10から制離しない状態で自動研磨装置でスタンパ 裏面を研磨する際の上記の問題点を解決すること にある。

本発明は、上記金属皮膜は電鋳法によって形成される場合に好適に用いることができるが、蒸着等の他の任意の金属皮膜形成法によって作ったものにも応用することができる。

好ましくは、上記微細レリーフパターンを形成 したガラス原盤上に予め導電化皮膜を形成してか ら上記電銃法によって上記金属皮膜を形成する。

自動研磨装置自体としては周知の任意のものを用いることができるが、一般には自転する研磨パッドに、ガラス原板上に形成したスタンパを当ちまわりさせる、すなわち、自公転させる。この解磨パッドの自転速度は一般に 100 rpm 程度である。研磨パッドとしては一般にガラス研磨に用いられているウレタンパッド等を用いることができる。

本発明による上記の溝は上記中心部取付け具が 収容できるだけの巾と深さを有していればよい。 例えば、中心部取付け具のワッシャーの直径が20 mmの場合には、上記の溝の巾も約20mmにすればよ

問題点を解決するための手段

上記問題を解決するために本発明の光ディスク成形用スタンパの裏面研磨装置はスタンパが形成されたガラス基板が中心部取付け具によって支持体に取り付けられた状態で上記スタンパの裏面を研磨パッドによって研磨するための光ディスク形成用スタンパの裏面研磨装置において、

上記中心部取付け具と接触する部分に対応する 研磨パッドの表面上に上記中心部取付け具を収容 するための溝が形成されており、且つ

上記スタンパの外周部分と接触する研磨パッド の少なくとも一部が除去されていることを特徴と している。

一般に、上記中心部取付け具はネジーワッシャーによって構成されている。また、上記スタンパはガラス基板の表面にフォトレジストを塗布し、このフォトレジスト上に微細レリーフパターンを形成したガラス原盤に金属皮膜を形成して作られる。上記の微細レリーフパターンは一般にレーザーカッティングによっておこなわれる。

61

本願発明の好ましい一実施例による裏面研磨装置は、自転する研磨パッドと、この研磨パッドに対して自公転するように上記スタンパが形成されたガラス基板を回転自在に支持するクランプとを含み、上記ガラス基板が研磨パッドに接触した状態でその上を自公転する相対運動の少なくとも状態の期間において、ガラス基板上に形成された上記スタンパの外周部分が研磨パッドとの接触から離れるようになっている。

上記の溝は研磨パッドの回転軸と同心な円形の 溝であることができる。

本顧発明のさらに好ましい一実施例では上記研 磨パッドの平面が偏平な環状の断面を有し、上記 中心部取付け具が上記溝内に収容された状態において、上記がラス基板上に形成された上記スタン パの外周部分の少なくとも一部が上記の偏平環状 研磨パッドの内周端縁および/または外周端縁よ りも外側に存在するようになっている。

上記の偏平環状研磨パッドは真円または楕円形

等の偏平な円環状平面にすることができる。

作用

本発明は、ガラス基板に密著したままのスタンパを上記の構成を有する研磨装置を用いて研磨するため、電鋳時に生じる内部応力あるいはガラス基板11と金属皮膜14との熱膨脹率の相違に起因する反りがあったとしても、自動研磨装置にかけて得られるスタンパ14の内間部分と外周部分とでスタンパ14の厚さが変化してしまうということがなく、常に均一な厚味のスタンパに仕上げることが出来る。

すなわち、高価な専用研磨装置を使わずに、汎 用の自動研磨装置の研磨パッドを加工するだけで 常に均一な厚味のズタンパに仕上げることが出来 る。

実施例

以下、本発明の光ディスク成形用スタンパの裏 面研磨装置の一実施例を添付図面を参照して説明

によって、スタンパ付かラス基板23は矢印B方向 に中速で自転され且つ矢印A方向に公転される。

本発明では、上記研磨パッド部21が内側端縁IDと外側端縁IDとを有する偏平の円環状部材によって構成されている。この研磨パッド部21の表面上には、その外周端縁IDのほぼ中間の位置に、溝22が形成されている。この溝22は市販の研磨パッドに切り込みを入れて形成するか、予め上記溝22を有する偏平の円環状研磨パッドを製作してもよい。上記の溝22の巾は約15mmであり、この巾はスタンパ付がラス基板23の中央ワッシャー24が丁度はまり込む程度の巾であればよい。

上記研磨パッド部21の上記内側端縁IDと外側端線IDと外側端線IDと外側端線IDと外側端線IDと外側にスタンパ付ガラス基板23の中央ワッシャー24が上記溝22にはまり込んだ状態、すなわち第2図の平面図の状態で、上記スタンパ付ガラス基板23の放射方向両端部分が上記内側端縁IDと外側端縁IDと外側端縁IDとから放射方向内側および外側に突出するような値になっている。この突出量d」およびd」はスタンパ付ガラス基板23の反りの程度に

する。

第1図は本発明の光ディスク成形用スタンパの 裏面研磨装置の示す概略縦断面図であり、第2図 は第1図の裏面研磨装置の概念的平面図である。

第1図に示すように、自動ガラス研磨装置のパッド部21は図示しないモータによって中心は口のの問からないを、この研磨が、例のの問題を使用の方向に回転する。この研磨が、例の記述皮で回転される。 公知を受けてで回転されたスタンがではよって電鉄によってででででででで、第2回に示すようにがかったないを、ではで、図示されたの方向に対しているが回転される。クランプ25とシャフト26とのではカット26が回転される。クランプ25とシャフト26とりによりにより、この機構によりになっており、この機構によりになっており、この機構に対すになっているようになっている。

実際の研磨時には、パッド中心上部より図示していない供給手段から液状研磨剤が適下され、パッド部21が低速で矢印A方向に回転される。それ

よって異なる。一例としては直径200mm のスタンパの場合には上記突出量d」およびd2を20~30mmに オス

第6図は本発明の研磨パッド部の他の実施例を示す第2図と同様な図である。この第6図では真円の偏平環状研磨パッドの代わりに楕円形の偏平な円環状研磨パッドが用いられている。この実施例の場合には、図の上下の部分に対応する研磨パッド区域では上記の突出量d」およびd」が実質的にせっている。

発明の効果

以上のように、本発明では、光ディスク成形用スタンパの裏面研磨装置のパッド表面に、スタンパの中央保持用ワッシャー部を収容する溝を形成したのでスタンパをガラス基板に密着させたままの状態でスタンパの裏面を常に真平面状態のまままで裏面研磨が行え、しかも上記スタンパの外周部分と接触する研磨パッドの少なくとも一部を除去した研磨パッドを用いたので、厚味の均一なスタ

ンパに研磨することが出来るという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明による光ディスク成形用スタン パの裏面研磨装置の概念的断面図、

第2図は第1図の裏面研磨装置の概念的平面図、 第3図は光ディスク成形用スタンパの製造工程 を説明するための概念的断面図、

第4図は光ディスク成形用スタンパの製造工程 で用いられるガラス基板保持手段を説明するため の概念的断面図、

第5図は従来法の欠点を説明するための第1図 と同様な概念的断面図、

第6図は本発明の他の実施例による研磨パッド を示す第2図と同様な概念的断面図。

(図中符号)

11・・・ガラス基板

12・・・フォトレジスタ

12′・・・敬細パターン

10・・・ガラス原盤

13・・・導電化皮膜

14・・・金属皮膜

21・・・パッド部

22・・・溝

23・・・ガラス基板付スタンパ

24・・・ワッシャー部

25・・・クランプ

26・・・シャフト

27・・・接点(フリー)

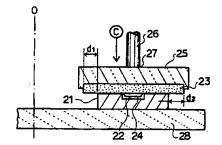
28・・・テーブル

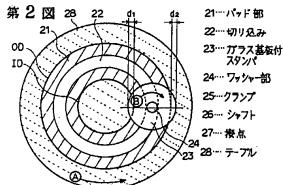
ID、GD・・内側および外側端縁

特許出願人 ダイセル化学工業株式会社 代 理 人 弁理士 越 場 隆

第1図

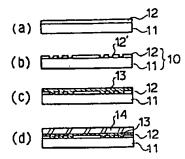
OD…外侧端線



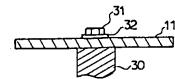


ID···· 内侧端線

第3図



第 4 図



11…カラス基板

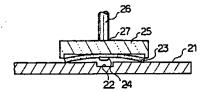
12…フォトレジスタ

12… 微細パターン

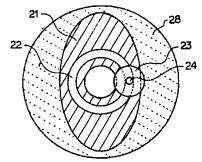
13… 導電化皮膜

14…金属皮膜

第5 図



第6図



21…パッド部

22…切り込み

23…ガラス基板付スタンパ

24… ワッシャー部

25…クランプ

26…・シャフト

27… 接点(フリー)

28… テーブル